УЛК 548.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ КВАРЦА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИМПЛАНТИРОВАННОГО ЦИНКОМ И ФТОРОМ

© 2021 г. В. В. Привезенцев^{а, *}, А. А. Фирсов^а, О. С. Зилова^b, Д. А. Киселев^c

^аФедеральный научный центр "Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук", Москва, 117218 Россия

^bНациональный исследовательский университет "Московский энергетический институт (МЭИ)", Москва, 111250 Россия

> ^cНациональный исследовательский технологический университет "Московский институт стали и сплавов (МИСиС)", Москва, 119049 Россия

> > *e-mail: v.privezentsev@mail.ru Поступила в редакцию 22.11.2020 г. После доработки 25.01.2021 г. Принята к публикации 30.01.2021 г.

В работе представлено исследование структуры и состава кварца, последовательно имплантированного Zn и F и отожженного в инертной среде Ar. Пластины плавленого кварца с размером 10×10 мм были имплантированы с дозой 5×10^{16} см $^{-2}$ сначала ионами 64 Zn $^{+}$ с энергией 50 кэВ, а затем ионами 19 F $^{+}$ с энергией 17 кэВ. При имплантации плотность ионного тока не превышала 0.5 мкА/см 2 , что бы перегрев пластин по сравнению с комнатной температурой не превышал 50° С. Далее образцы отжигались при температурах 400, 600, 700 и 800° С в среде Ar в течение одного часа. Обнаружено, что после Zn/F-имплантации на поверхности кварца формируются Zn-содержащие наночастицы размером в пределах 30-70 нм. Наличие фазы Zn цинка подтверждается ЭДС-спектром для $ZnL_{\alpha1,2}$ -лини. После Zn/F имплантации параметры шероховатости поверхности кварца составляют: среднее значение $R_{\rm a}=0.14$ нм, а среднеквадратичное $R_{\rm ms}=0.11$ нм. После отжига при температуре 700° С шероховатость увеличивается: $R_{\rm a}=0.45$ нм, а $R_{\rm ms}=0.36$ нм. После отжига при $T=700^{\circ}$ С максимум концентрации атомов Zn в кварцевой подложке составляет 5.5 ат. % и соответствует глубине 25 нм, а максимум концентрации атомов F -1.6 ат. % и соответствует глубине 9 нм. После отжига при 700° С Zn находится в окисленном состоянии $2n0_{\rm v}$ как на поверхности кварца, так и в его объеме.

Ключевые слова: кварц, Zn/F имплантация, наночастицы, отжиг, ZnO, растровая электронная микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия/оже-электронная спектроскопия.

DOI: 10.31857/S102809602108015X

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наночастицы оксидов металлов в прозрачных матрицах широко изучаются из-за их возможного применения в микро- и оптоэлектронных устройствах [1]. Особый интерес представляют наночастицы оксида цинка, поскольку ZnO является прямозонным материалом с шириной запрещенной зоны 3.37эВ и имеет большую энергию связи электрона и дырки в экситоне (60 мэВ). Наночастицы оксида цинка, сформированные в различных матрицах, смогут найти применение в современной оптоэлектронике, в частности, с их помощью можно получать $У\Phi$ -излучение с длиной волны $\lambda = 380$ нм при температуре до 350°C. Поэтому матрицы с наночастиц из оксида цинка смогут найти широкое применение в таких современных оптоэлектронных устройствах, как УФ-лазеры и светодиоды [2], электролюминесцентные дисплеи [3]. Перспективно применение ZnO также в солнечных элементах [4], в сенсорных газовых устройствах [5], приборах памяти (мемристорах) [6], в приборах спинтроники, так как обнаружено, что ZnO в форме наночастиц обладает ферромагнетизмом уже при комнатной температуре [7], для медикобиологических целей и экологии [8—11] и т.п.

Обычно наночастицы оксида цинка в кварце создаются с помощью имплантации Zn и дальнейшего термического окисления подложки [12—15]. Этот метод позволяет получать концентрации цинка в кварце в максимуме нормального распределения до значения $N_{\rm Zn}=1\times10^{22}/{\rm cm}^3$ (25 ат. %), что гораздо больше значения их предельной равновесной растворимости, которая составляет, например, в кремнии $N_{\rm Zn}^{\rm lim}=5\times10^{16}~{\rm cm}^{-3}$ [16] при температуре диффузии 1350°С. С другой стороны, можно проводить совместную имплантацию

ионов Zn и O и последующей отжиг в нейтральной или инертной средах [17] или в вакууме.

В настоящей работе исследуются структура и химический состав кварца, последовательно имплантированный ионами Zn и F и отжигом в инертной среде. Оптические свойства этого материала были исследованы ранее [18].

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Кварцевые пластины толщиной 200 нм были имплантированы с дозой 5×10^{16} см $^{-2}$ сначала ионами 64 Zn $^+$ с энергией 50 кэВ, а затем ионами 19 F $^+$ с энергией 17 кэВ с той же дозой. Согласно SRIM вычислениям [19] проекционный пробег для обоих ионов при выбранных условиях имплантации составлял около 40 нм. При имплантации ионный ток не превышал 0.5 мкА/см 2 , чтобы перегрев пластин по сравнению с комнатной температурой был не более 50° C. Далее пластины резались на образцы размером 10×10 мм и отжигались при температурах 400, 600, 700 и 800 $^{\circ}$ C в нейтральной среде Ar в течение 1 ч при каждой температуре.

Морфологию образцов исследовали с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) MIRA3 (TESCAN) в режимах вторичной эмиссии (ВЭ) электронов и обратно рассеянных электронов (ОРЭ), а также была использована энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС). Поскольку диэлектрический образец кварца может заряжаться электронным лучом при РЭМ-исследовании, то при пробоподготовке образца на поверхность образца напыляли слой углерода для стока заряда.

Визуализация поверхности образцов проводилась с помощью сканирующего зондового микроскопа MFP-3D (Asylum Research) в полуконтактной (АС Air Topography) моде с применением кантилевера марки HA_NC/Pt (Tipsnano, Россия) жесткостью 3.5 Н/м и резонансной частотой свободных колебаний 140 кГц. Обработка полученных изображений осуществлялась в программе Gwyddion [20].

Химическое состояние примесей и их концентрационные профили исследовали с помощью рентгеновского фотоэлектронного спектрометра (РФЭС) PHI5500Versa Probe II. Исследовались РФЭС-спектры и оже-электронные спектры (ОЭС). Для послойного анализа использовали травление образца ионами Ar^+ с энергией 2 кэB, растр травления имел размер 2×2 мм. Скорость травления в данном режиме, определенная на термическом оксиде кремния, составляла 9 ± 1 нм/мин.

При измерении РФЭС/ОЭС-спектров источником возбуждения было монохроматизированное AlL_{α} -излучение ($h\nu=1486.6$ эВ) с мощностью 50 Вт. Диаметр пучка был равен 200 мкм. Область

анализа составляла 600 × 200 мкм при использовании нейтрализатора. Атомные концентрации определяли методом факторов относительной элементной чувствительности по обзорным спектрам. Концентрации определяли по измеренным интегральным интенсивностям следующих линий: C1s, O1s, Si2s, Zn2 p_3 , F1s. Энергии связи E_{cr} РФЭС-линий C1s, O1s, Si2p, F1s определяли по спектрам высокого разрешения, снятым при энергии пропускания анализатора 23.5 эВ и плотности сбора данных 0.2 эВ/шаг. Положение линий РФЭС цинка $Zn2p_{3/2}$ (E_{c_B}) и линий оже-перехода цинка $LM45M45(E_{\text{кин}})$ определяли при энергии пропускания анализатора 29.35 эВ и плотности сбора данных 0.25 эВ/шаг. Аппроксимацию спектров выполняли методом наименьших квадратов с использованием функции Гаусса
—Лоренца. Калибровку шкалы $\hat{E}_{\text{св}}$, проводили по линиям $Au4f - 84.0 \ni B$ и $Cu2p_{3/2} - 932.6 \ni B$. Корректировку шкалы E_{cr} при обработке настоящих данных проводили по спектру Si2p кварца — 103.3 эВ, при этом E_{cr} для линии C1s адсорбированного углерода составляла 285.0 эВ. Погрешность определения энергии связи и кинетической энергии составляла $\Delta E = \pm 0.2$ эВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования поверхности методом растровой электронной микроскопии

На рис. 1 представлены два РЭМ-изображения поверхности кварца после Zn/F-имплантации: одно в режиме РЭМ-ВЭ (рис. 1а), а другое в режиме РЭМ-ОРЭ (рис. 1б) при одном и том увеличении и на одном кадре. На рис. 1а в режиме РЭМ-ВЭ (топологический контраст) на поверхности кварца видны яркие пятна с размером в пределах 30— 70 нм, т.е. частицы на поверхности кремниевой подложки (бугорки). На рис. 1б в режиме РЭМ-ОРЭ (Z-контраст) частицы также хорошо контрастируют на общем фоне. Это свидетельствует о том, что в состав этих частиц входят элементы более тяжелые, чем Si и O. Иначе говоря, исходя из состава примесей, это Zn-содержащие частицы (преимущественно Zn, так как температура имплантации была невелика по сравнению с комнатной). На рис. 2 представлен ЭДС-спектр, полученный с области, представленной на рис. 1, из которого следует, что в матрице кварца присутствуют несколько элементов: имплантированные элементы Zn и F, а также C. Их численные значения приведены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что в образце кроме элементов матрицы кварца Si и O, имплантированных элементов Zn и F, также зафиксировано загрязнение углеводородами. Последнее связано с недостаточной очисткой атмосферы вакуумной камеры

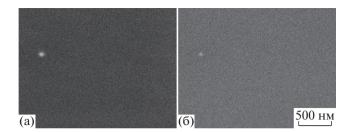


Рис. 1. РЭМ-ВЭ (а) и РЭМ-ОРЭ (б) образца кварца после Zn/F-имплантации.

от паров масла, так как мы использовали масляную откачку. После всего изложенного становится ясно, что яркие частицы на рис. 1 являются Zn-содержащими частицами. Это могут быть как частицы самого Zn, так и его оксида ZnO, что менее вероятно, так как температура внедрения была небольшая. Возможно также, что наблюдаемая частица представляет их смесь, т.е. Zn и ZnO.

В табл. 1 представлен состав имплантированного слоя по данным ЭДС-спектроскопии, соответствующий спектру, представленному на рис. 2. Из таблицы следует, что содержание имплантированных элементов, а именно Zn и F, соответственно составляет 11.42 и 4.08 ат. %. Иначе говоря, на поверхности кварца нами визуализированы НЧ, которые состоят преимущественно из металлического Zn.

На рис. 3 приведены РЭМ-ВЭ (рис. 3а) и РЭМ-ОРЭ (рис. 3б) изображения поверхности имплантированной Zn/F кварцевой подложки после отжига в вакууме при температуре 700°C. Из рис. За следует, что в режиме топологического контраста на изображении наблюдаются в основном светлые пятна с небольшим контрастом, т.е. невысокие бугорки на поверхности подложки. На рис. Зб представлено изображение той же площади, но уже в режиме Z-контраста. На этом рисунке наблюдаются в основном те же самые, что и на рис. За, светлые со слабым контрастом пятна бугорки на поверхности подложки. По-прежнему, на поверхности кварца наблюдаются Zn-coдержащие частицы. Поскольку их контраст стал меньше, то можно сделать заключение, что содержание самого тяжелого из присутствующих элементов, т.е. Zn, в этих бугорках уменьшилось. Отсюда следует, что, по всей видимости, эти бугорки состоят преимущественно из оксида цинка ZnO. Из анализа изображения на рис. 3 следует, что размеры НЧ составляют менее 50 нм.

На рис. 4 представлен ЭДС-спектр, полученный в результате анализа области, показанной на рис. 3. Из рис. 4 следует, что ЭДС-спектр ожидаемо состоит из нескольких элементов: Si и О — элементов матрицы, имплантированных элементов Zn и

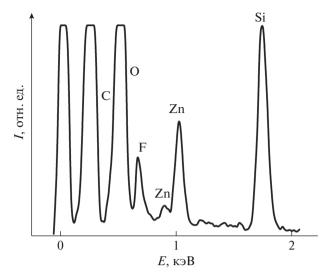


Рис. 2. ЭДС-спектр образца кварца после Zn/F-имплантации, полученный с области, представленной на рис. 1.

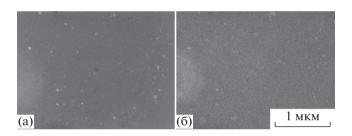


Рис. 3. РЭМ-ВЭ (а) и РЭМ-ОРЭ (б) изображения поверхности образца кварца после отжига в Ar при температуре 700°C в течение 1 часа.

F, а также имеет место загрязнение углеводородами С. Элементный состав приведен в табл. 2.

Из анализа данных табл. 2 следует, что содержание имплантированных элементов (Zn и F) соответственно составляет 2.54 и 2.10 ат. %. Отсюда становится ясно, что визуализированные на рис. 3. на поверхности кварца светлые со слабым контрастом пятна являются Zn-содержащими НЧ, преимущественно состоящими из оксида цинка ZnO.

Таблица 1. Элементный состав подложки после Zn/F имплантации

Элемент	С	0	F	Si	Zn	Сумма
ат. %	35.39	28.27	4.08	20.84	11.42	100.00
масс. %	50.41	30.23	3.68	17.70	2.99	100.00

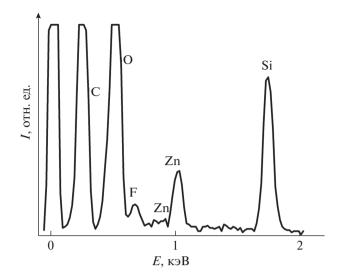


Рис. 4. ЭДС-спектр образца кварца после отжига в Аг при температуре 700°С, полученный с области, представленной на рис. 3.

Таблица 2. Элементный состав подложки после отжига при T = 700 °C

Элемент	С	О	F	Si	Zn	Сумма
ат. %	46.86	35.12	2.10	15.37	2.54	100.00
масс. %	32.98	35.93	2.34	22.01	9.75	100.00

Анализ топологии поверхности на атомно-силовом микроскопе

На рис. 5 представлены 2D- и 3D-изображения поверхности кремния после имплантации Zn/F. В этом случае поверхность характеризуется следующими параметрами: $R_{\rm a}=0.14$ нм, а $R_{\rm ms}=0.11$ нм. Она более гладкая по сравнению с поверхностью исходной кварцевой подложки из-за явления

распыления верхнего слоя, что хорошо известного из литературы.

На рис. 6 представлены 2D (рис. 6а) и 3D (рис. 6б) АСМ-изображения поверхности имплантированного кварцевого образца после после отжига при температуре 800° С в течение 1 часа в среде Аг. Поверхность характеризуется следующими параметрами: среднее значения неоднородности поверхности составляют $R_{\rm a}=0.45$ нм, а $R_{\rm ms}=0.36$ нм. Из сравнения данных рис. 5, 6 следует, что шероховатость поверхности кварцевого образца несколько увеличилась после отжига от ее состояния сразу после Zn/F имплантации.

На рис. 7 представлены зависимости высоты шероховатости после Zn/F-имплантации (1) и после отжига в Ar при температурах 600°C (2) и 800°C (3). Как следует из рисунка, после имплантации максимум высоты шероховатости находится при 0.5 нм, причем распределение высот достаточно узкое. После отжига при 600°C максимум распределения высот увеличился до значения 16 нм, при этом распределение высот достаточно уширено. А после отжига при 800°C максимум распределения высот уменьшается до 1.5 нм, а форма распределения сужается.

Относительно размеров неоднородностей поверхности в плоскости можно отметить, что они тоже увеличились, т.е. поверхность структурируется. Такое структурирование поверхности в плоскости мы связываем с образованием латентных областей внутри кварцевой матрицы после отжига, который сопровождаются формированием НЧ оксида цинка. При этом возможна диффузия Zn к поверхности образца, образованием его скоплений вблизи поверхности, создающих неровности на самой поверхности. Также возможен вылет цинка в окружающую атмосферу с образованием поверхностных пор (кратеров) небольших размеров (около 10 нм).

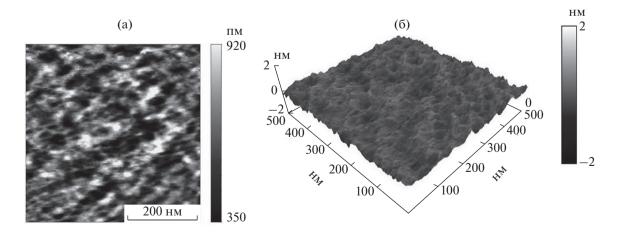


Рис. 5. 2D (a) и 3D (б) ACM-изображение поверхности кварца после Zn/F-имплантации.

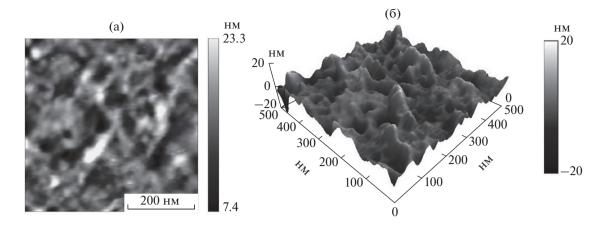


Рис. 6. 2D (а) и 3D (б) ACM-изображения поверхности образца кварца после отжига при 600° C в течение 1 ч в Ar.

РФЭС/ОЭС анализ элементного и фазового состава

На рис. 8 представлены профили концентраций в образце после Zn/O-имплантации для кремния, кислорода, цинка и загрязняющей примеси углерода, а также фтора. Их измерения были остановлены после прохождения максимума концентрации имплантированного цинка. На поверхности кварца были обнаружены кремний, кислород, цинк и примесь углерода (табл. 1), а также другие элементы в незначительной концентрации. Установлено, что на концентрационных профилях для этого образца максимум концентрации атомов Zn составляет 5.5 ат. % и расположен на глубине 25 нм, а максимум концентрации атомов F-1.6 ат. % и находится на глубине 9 нм.

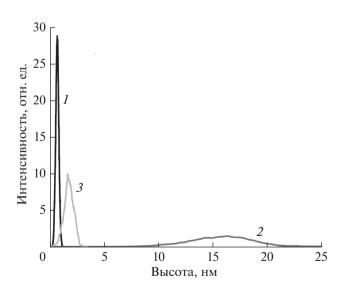


Рис. 7. Шероховатости поверохности после Zn/F-имплантации (I) и после отжига в течение 1 часа в Ar: $2-600^{\circ}$ C, $3-800^{\circ}$ C.

После отжига при 600° С на поверхности кварца были обнаружены кремний, кислород, цинк и примесь углерода (табл. 1), а также другие элементы в незначительной концентрации. Примеси фтора F на поверхности образца обнаружено не было. На глубине 31.5 нм произошло значительное уменьшение содержания углерода, увеличение концентрации кислорода и кремния, а также цинка. Следует отметить, что на этой глубине зафиксирована и примесь фтора. На рис. 9. представлены обзорные РФЭС-спектры образца после отжига в Ar при температуре 600° С: глубина d=0 нм — поверхность (рис. 1а), d=31.5 нм (рис. 1б).

Химическое состояние Zn определяли по PФЭС-спектрам для линии $Zn2p_{3/2}$ (рис. 10a) и оже-спектрам Zn LMM (рис. 10б). На рис. 11 представлены PФЭС-спектры для линии $Zn2p_{3/2}$ (рис. 11a) и оже-спектры для перехода $Zn\ L_3M_{45}M_{45}$ (рис. 11б) с

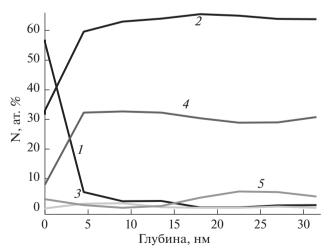


Рис. 8. Профили концентраций элементов образца по глубине после отжига в течение 1 часа в Ar при температуре 600°C: I-C, 2-O, 3-F, 4-Si, 5-Zn.

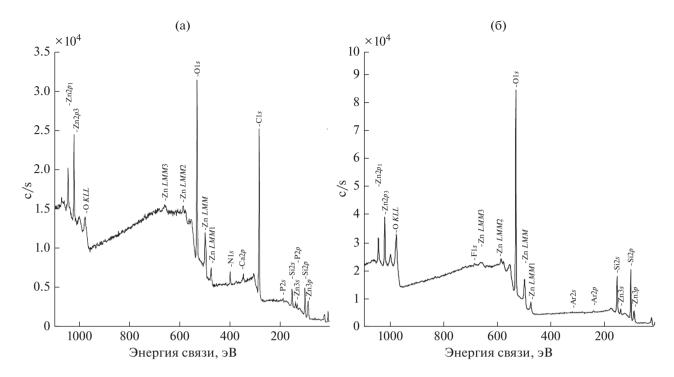


Рис. 9. РФЭС обзорные спектры образца после отжига в Ar при температуре 600° C; глубина d, нм: a-0 нм (поверхность), 6-31.5.

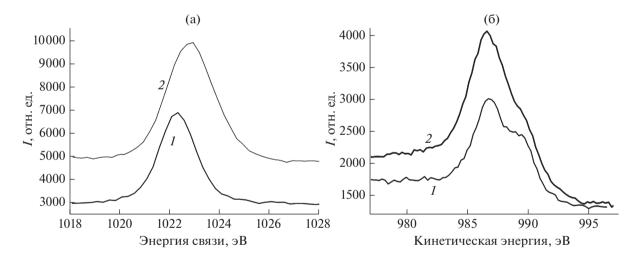


Рис. 10. Спектры высокого разрешения для образца после отжига в Ar при температуре 600° C: РФЭС-спектры для Zn2p3/2 (a) и оже-спектры для перехода Zn $L_3M_{45}M_{45}$ (б), глубина d, нм: I-0 (поверхность) и 2-31.5.

профилированием по глубине; глубина d, нм: 1-0, 2-2.25, 3-9, 4-18. 5-27.5 и 6-31.5. Был определен оже-параметр α' для Zn (сумма $E_{\text{кин}}$ для перехода Zn $L_3M_{45}M_{45}$ и $E_{\text{св}}$ для Zn2 $p_{3/2}$), который составил 2009.2 эВ на поверхности и 2009.5 эВ на глубине 31.5 нм. Согласно данным NIST [21], в случае оксида цинка оже-параметр для Zn $\alpha' = 2009.5-2011.0$ эВ, а в случае металлического Zn он составляет $\alpha' = 2013.5-2014.2$ эВ. Учитывая по-

грешности измерения $E_{\rm cB}$ и $E_{\rm кин}$ ($\pm 0.2~\rm 3B$), можно с уверенностью говорить о том, что как на поверхности, так и в объеме кремния цинк находится в окисленном состоянии ($\rm ZnO_{\it x}$).

На рис. 12 представлены РФЭС-спектры высокого разрешения для образца кварца после отжига при $T=600^{\circ}$ С для Si2p (рис. 12a) и O1s (рис. 126). При этом $E_{\rm cB}$ для кремния составляет

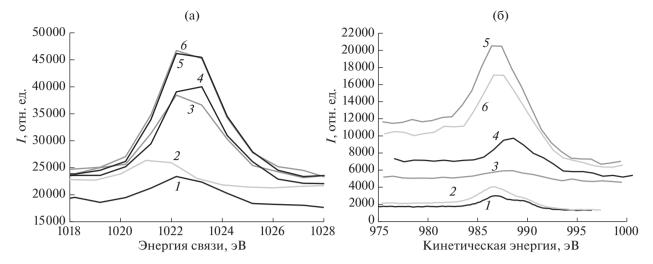


Рис. 11. РФЭС-спектры для линии Zn2p3/2 (а) и оже-спектры для перехода $Zn\ L_3M_{45}M_{45}$ (б) с профилированием по глубине, глубина d, нм: I-0, 2-2.25, 3-9, 4-18, 5-27.5 и 6-31.5.

103.3 эВ, а для кислорода — 532.6 эВ (как на поверхности, так и на глубине 31.5 нм). Эти два значения энергии связи (как для кремния, так и для кислорода) соответствует фазе SiO_2 . Более широкий РФЭС-спектр для O1s на поверхности кварца обусловлен наличием здесь неструктурных форм кислорода.

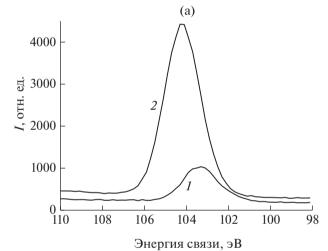
Химическое состояние фтора определили по РФЭС-спектру высокого разрешения для F1s на глубине 31.5 нм (рис. 13). Максимум РФЭС-спектра в этом случае расположен при энергии связи $E_{\rm cB}=687.2$ эВ, что характерно для связей С—F или Si—F [21]. Анализ спектров F1s низкого разрешения, полученных при послойном анализе, также показывает область энергий для максимума РФЭС-спектра для фтора при $E_{\rm cB}=687-688$ эВ. Иначе говоря, в объеме образца фтор также связан с углеродом или кремнием (для фторидов характерно $E_{\rm cB}\approx685$ эВ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из анализа РЭМ-изображений следует, что после Zn/F-имплантации на поверхности обнаружены Zn-содержащие наночастицы с размером

Таблица 3. Концентрации элементов в образце после отжига при T = 600 °C

Глубина, нм	Концентрации элементов, ат. %						
тлуоина, нм	Элементы	С	О	Si	Zn	F	
0		57.1	29.1	7.0	2.9	0	
31.5		0.6	63.2	31.7	4.0	0.5	



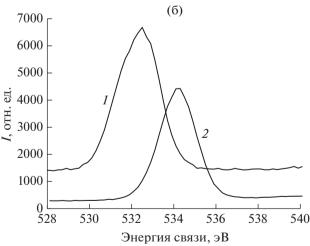


Рис. 12. РФЭС-спектры высокого разрешения для образца после отжига в Ar при температуре 600° С для $Si2p_{3/2}$ (а) и для O1s (б), глубина d, нм: I-0 (поверхность), 2-31.5.

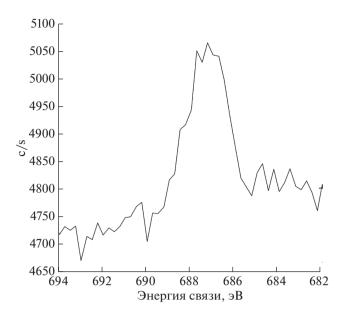


Рис. 13. РФЭС-спектр для F1s образца после отжига в Ar при температуре 600°C на глубине d=31.5 нм.

20-50 нм. Наличие фазы Zn цинка подтверждается ЭДС-спектром для Zn $L_{\alpha1.2}$ -линии.

После Zn/F имплантации по данным ACM параметры шероховатости составляют: $R_{\rm a}=0.14$ нм, а $R_{\rm ms}=0.11$ нм.

После отжига при 800° С шероховатость поверхности увеличивается и характеризуется следующими параметрами: среднее значение шероховатости составляет $R_{\rm a} = 0.45$ нм, а $R_{\rm ms} = 0.36$ нм.

После отжига при 700° С в Si-подложке максимальное содержание Zn составляет 5.5 ат. % и соответствует глубине 25 нм, а максимальное содержание фтора — 1.6 ат. % и соответствует глубине 9 нм.

Поскольку оже-параметр для Zn составил $\alpha' = 2009.2$ эB на поверхности и 2009.5 эB на глубине 31.5 нм, то отсюда следует, что Zn находится в окисленном состоянии ZnO $_x$ и на поверхности, и в объеме.

Максимум РФЭС-спектра для F1s высокого разрешения, соответствующий глубине 31.5 нм, находится при $E_{\rm cs}=687.2~{\rm 9B},$ что характерно для связей С—F или Si—F.

Максимумы РФЭС-спектров для Si2p и O1s находятся при E_{cB} для кремния 103.3 эВ и кислорода 532.6 эВ как на поверхности, так и на глубине 31.5 нм, что соответствует фазе SiO₂.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках госзадания ФГУ ФНЦ "НИИСИ РАН" № 0065-2019-0003 (АААА-А19-

119011590090-2). Исследования методом АСМ выполнены в ЦКП НИТУ "МИСиС" в рамках государственного задания (проект № 0718-2020-0031).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Litton C.W., Collins T.C., Reynolds D.S. Zinc Oxide Materials for Electronic and Optoelectronic Device Application. Wiley: Chichester, 2011. 386 p.
- 2. Jiang C.Y., X.W. Sun X.W, Lo G.Q., Kwong D.L., Wang J.X. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 90. P. 263501.
- 3. Li C., Yang Y., Sun X.W., Lei W., Zhang X.B., Wang B.P., Wang J.X., Tay B.K., Ye J.D., Lo G.Q., Kwong D.L. // Nanotechnology. 2007 V. 18. P. 135604.
- Smestad G.P., Gratzel M. // J. Chem. Educ. 1998. V. 75. P. 752.
- Chu S., Olmedo M., Yang Zh., Kong J., Liu J. et al. // Appl. Phys. Lett. 2008. V. 93. P. 181106.
- Straumal B.B., Mazilkin A.A., Protasova S.G., Myatiev A.A., Straumal P.B., Schütz G., van Aken P.A., Goering E., Baretzky B. // Phys. Rev. B. 2009. V. 79. P. 205206.
- 7. Dodds1 J. S., Meyers F.N., Loh K.J. // Smart Structures and Systems. 2013. V. 12. P. 055.
- Bagnall D.M., Chen Y.F., Shen M.Y., Zhu Z., Goto T., Yao T. // J. Cryst. Growth. 1998. V. 184/185. P. 605.
- Chang H., Park H.D., Sohn K.S., Lee J.D. // J. Korean Phys. Soc. 1999. V. 34. P. 545.
- Yusof M.M., Ani M.H., Suryanto M.T. // Advanced Mater. Res. 2013. V. 701. P. 172.
- 11. Son Dong-Ick, Park Dong-Hee, Choi Won Kook, Cho Sung-Hwan, Kim Won-Tae, Kim Tae Whan. // Nanotechnology. 2009. V. 20. P. 195203.
- 12. Amekura H., Takeda Y., Kishimoto N. // Mater. Lett. 2011. V. 222. P. 96.
- Umeda N., Amekura H., Kishimoto N. // Vacuum. 2009.
 V. 83. P. 645.
- 14. Shen Y.Y, Zhang X.D., Zhang D.C., Xue Y.H., Zhang L.H., Liu C.L. // Mater. Lett. 2011. V. 65. P. 2966.
- Privezentsev V., Kulikauskas V., Steinman E., Bazhenov A. // Phys. Stat. Sol. C. 2013. V. 10. P. 48.
- 16. *Milnes A. G.* Deer Impurities in Semiconductors. Wiley: NY, 1973. 563 p.
- 17. Privezentsev V.V., Makunin A.V., Batrakov A.A., Ksenich S.V., Goryachev A.V. // Semiconductors. 2018. V. 52. P. 645.
- Privezentsev V.V., Makunin A.V., Kolesnikov N.N., Steinman E.A., Terechshenko A.N. // Cryst. Peps. 2019. V. 10. P. 48.
- 19. Ziegler J.F., Biersack J.P. 2013. SRIM. http://www.srim.org
- 20. Department of Nanometrology, Czech Metrology Institute. http://www.gwyddion.com.
- 21. The NIST X-ray Photoelectron Spectroscopy Database. Version 4.1. http://srdata.nist.gov/xps

Study of Near-Surface Layer of Quartz Consistently Implanted by Zinc and Fluorine

V. V. Privezentsev^{1, *}, A. A. Firsov¹, O. S. Zilova², D. A. Kiselev³

¹Scientific Research Institute of System Analysis, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117218 Russia

²National Research University "MPEI", Moscow, 111250 Russia

³National University of Science and Technology "MISiS", Moscow, 119049 Russia

*e-mail: v.privezentsev@mail.ru

The paper presents a study of the structure and composition of quartz sequentially implanted by Zn and F ions and annealed in an inert medium of Ar. Fused silica plates with a size of 10×10 mm were implanted with a dose of 5×10^{16} cm⁻², first with 64 Zn⁺ ions with an energy of 50 keV, and then with 19 F⁺ ions with an energy of 17 keV. During implantation, the ion current does not exceed $0.5\,\mu\text{A/cm}^2$ so that the plate overheating does not exceed 50° C compared to room temperature. Further, the samples were annealed at temperatures 400, 600, 700, and 800° C in Ar medium for 1 hour. It was found that after Zn/F implantation, Zn-containing nanoparticles with a size in the range of 30-70 nm are formed on the quartz surface. The presence of the Zn phase is confirmed by the EDS spectrum for the ZnL_{\text{Q1,2}} line. After Zn/F implantation, the roughness parameters of the quartz surface are: the average value is $R_a = 0.14$ nm, and the $R_{ms} = 0.11$ nm, and after annealing at 700° C, the roughness increases, with $R_a = 0.45$ nm and $R_{ms} = 0.36$ nm. After annealing at 700° C in a quartz substrate, the maximum of Zn concentration is 5.5 at. % and is located at a depth of 25 nm, and the maximum fluorine is 1.6 at. % and located at a depth of 9 nm. After annealing at 700° C, Zn is in the oxidized state of ZnO_x both on the quartz surface and in its body.

Keywords: quartz, Zn/F implantation, nanoparticles, annealing, ZnO, scanning electron microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy/auger electron spectroscopy.